Best Avaliciale Copy

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-282219

(43) Date of publication of application: 14.11.1989

(51)Int.CI.

CO8G 73/10

CO8G 73/10

(21)Application number: 63-111315

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

07.05.1988

(72)Inventor: KITAHASHI MIYAKO

YAMAMOTO YASUSHI

ETO SHOHEI

(54) PRODUCTION OF AROMATIC POLYIMIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject imide to be raw material of coated film having excellent high rigidity, heat resistance and low thermal expansion by imidizing of polyamic acid obtained by condensation polymerizing of pphenylenediamine and pyromellitic dianhydride with chemical cyclizing agent.

CONSTITUTION: Polyamic acid obtained by reacting p-phenylenediamine and pyromellitic dianhydride is imidized with chemical cyclizing agent (preferably acetic anhydride, etc.) to afford the aimed imide.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑱ 日本 箇特許庁(JP)

⑩特許出題公閱

◎ 公開特許公報(A) 平1-282219

®Int. Cl. *

Page 1 of 1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月14日

C 08 G 73/10

1 0 1 NTF

8830-4j

審査請求 未請求 請求項の数 ! (全4頁)

②物 鼲 昭63-111315

②出 頭 昭63(1988)5月7日

⑩発 明 者 北 橋 类 弥 子 兵魔県尼崎市東口本町87日1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

材料研究所内

材料研究所内

②出 頤 人 三 要 電 機 株 式 会 社 東京都千代当区丸の内 2 丁目 2 番 3 号

例 細 方

1. 発羽の名称

芳春族 ポリイミドの製造法

2. 特許請求の範囲

P-フェニレンジアミンとピロメリット酸ジ無 水物とで反応でせて得られるポリアミック酸を、 化学順化剤を用いてイミド化させることを特徴と する労者放ポリイミドの製造法。

3. 発明の詳細な説明

(避棄上の利用分野)

この説明は、存成キャスティング可能など成形 性に優れるとともに、優れた耐熱性、機械的特性、結的特殊を示す労者族ポリイミドの製造法に 関するものである。

「従来の技術)

高分子材料は、優れた地気能は性。加工性を行するので、アルミナ最低や金属板上に形成するブリント回路用絶縁材料。フレキシブルブリント個路用絶縁材料。フレキシブルブリント個路用基材。 しちょの多層配線用の超問絶縁限などの限制。フィルム材の分野、あるいは複合材料の

マトリックス選脳などの構造材料の分野で、広く 使用をねている。

これらの分野において使用される高分子材料については、いままで、その高性能化のために、主として射熱性の向上が検討されてきた。しかし、最近では、那品としての信頼性や寸法安定性の間から、調分子材料がセラミックなどの低材料とは用されるようになっているので、あらたに材料の熱膨災率のミスマッチの問題が生ずるようになっている。このため、いまでは、このミスマッチを防ぐために高限性、低熱膨脹率といった遅れた機械的、外的特性も要求されるようになってい

そこで、これまでに知られている高分子材料についてみると、耐熱性の優れたものとしては、 好き歳ポリイミドを挙げることができる。このポリイミドは、可容性の解棄体を持つため護議中とスティング可能なコーティング材料もしくは関制としてよく狙いられている。

一方、機械的特性の優れたものとしては、p~

特閒平1-282219(2)

6/28/2005

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentbsen.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web624/20050629061012302563.gif&N...

フェニレンジアミンとピロメリット酸ダ無水物を 虚都合し、加熱硬化させて切られるがリイミドを あげることができる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、前者は、機械的特性が、一般に、通常の高分子材料と同程度であり、効路張率も大きく、熱特性的にも特に優れたものではなかった。一方、後者は、分子構造上両所性を期待することができるにもかかわらず、関章分子からなるので、或優性が悪く、得られる曖は陽弱で、気用的でなかった。

この強制は、勢にアーフェニレンピロメリットイミドにおける上記のような欠点を解析するためになされたもので、その前駆体が有機溶剤に可称、もしくは安定に分放し、溶放中ャスティングと化学療化(米国特許第3.179630号参照)により機械特性と熱的特性に優れた強弱なフィルム、塗職となる労争級ポリイミドの製造法を提供することを目的とする。

(胡狐を解決するための手段)

審解するか、安定に分散させるものが望ましい。このような審議としては、Mーメチルビロリドン、N・Nージメチルアセトアミド、N・N・ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルやスポリックトリフミドなどを挙げることができるが、これらの協合審媒も使用できる。

ボリアミック酸のアミド化は、得られたボリアミック酸のアミド化は、得られたボリア きゃク酸の脳を B 板からはがし、 鉄枠に固定した 技、これを化学液化剤に没渡することだよって行う。 ここで 間いる 化学 原 正利としては、 無水が酸、 無水プロピオン酸などの脂肪 装 酸 黒水が 過してむり、 好に 無水 市酸が 好ましい。 また. シン・ス・メケル ビリジン、 3 ー メケル ビリジン、 3 ー メケル ビリジン、 5 ー ルチジン、 キノリンなどの 有機 酸 と じ ・ リシンの 都み合わせ で 用いる ことが 好 遠 で ひ る ことが 好 遠 で で と し で 政 化 時 に 、 他 の 有 数 辞 別 と し て か に な は の 有 数 辞 別 と し て た と が 好 遠 化 時 に 、 か 日 朝 解 と し て と 、 シオキ サン・ の 内 化 で と よ い。 春 紀 解 と し て と 、 シオキ ナン・ の 内 化 で と ズ ア セトニトリル・ 健 除 エチルな ど を 学 げる こ

この発明に係る方参談ポリイミドの製造法は、 ローフェニレンジアミンとピロメリット検ジ超水 物を頂轄合してなるポリアミック検を、化学層化 削を用いてイミド化する方法である。

上記ャーフェニレンジアミンとピロメリット他 ジ結束物のモル比は等モルであることが望ましい。モル比が努しくないと、西分子型のポリア ミック機が得られなくなるためである。

ボリアミック酸は、通常所いられている症節合によって合成できるが、特に低温重組合が好ましい。すなわち、p-フェニレンジアミンとピロメリット酸ジ無水物を溶媒に溶解し、0~10℃といった低温で重都合すると、弥分子及の汚透療ポリアミック酸が得られる。この溶液を、延旋上にキャスティングして溶媒を風蛇などにより微報すると、ボリアミック酸の段が得られる。

上記の反応時およびキャスティング時の指数と しては、前記のローフェニレンジアミンとピロメ リット酸の無水物を搭解し、本質的に反応しない もの、あるい性生成する芳香族ポリアミック飲を

とができる。

化学環化の処理兼件は、温度が10~50℃、 処理時間が10分から34時間で、好ましくは1 3時四以上である。その後、50~200℃で1 時間以上再空乾燥させると、この発明の芳季族ポ リイミドが行られる。

この発明においては、重縮合反応後のポリアミック機能被を、そのまま例いて成績を行っても よいが、一度重縮合反応被を火型のメタノールな どに注いでポリアミック機を沈設格製した後、浴 鉄に再複雑させた砂液を用いることもできる。

ポリアミック酸移転は、スピナーもしくはコーターで基礎上に流延し、その税ポリマー遺政が80~100℃になるように、知然あるいは双変乾燥させて症媒を規範することが望ましい。ポリマー環境が80%未満であると、化学環心剤にポリアミック酸の腹を浸漉する際に、白海をおこす傾向があるためである。

この発明における労養板ポリアミック機は、通 数のフィルム製造と同様に、化学環境解に投資す

6/28/2005

特開平1-282219 (3)

る前に、延伸処理を行うこともできるし、様々の 充規視、強化制を添加して複合材料として同いる こともできる。

(作用)

この意明においては、上記ポリアミック酸を化 学程化剤を用いてイミド化するので、高関性、低 熱腹影率で耐熱性のあるフィルム、濃膜となる方 音族ポリイミドを得ることができる。

(突然例)

以下、この発明の実施例を誘導する。

(突絡例1)

P-フニニレンジアミン3.2448(0.03でル)、N-メテルピロリドン300mにを、振洋線、整米ガス導入管および設度計を備えた四ヶ口フラスコに仕込み、溶解後、氷冷下でピロメリット散ジ無水物3.544g(0.03でル)を触え、10℃以下で1時間、盗張下でしる時間網合反応を行い、黄色透明のポリアミック酸で複な

つぎに、上記反応液をガラス板上に塗布し、窓

選化制に設適し、乾燥してポリイミドフィルムを 併た。このフィルムの各種智性は表1に示すとお 9である。

(比较概1)

漢品例 1 に準じてローフェニレンジアミン3、240g(0.03モル)とピロンリット酸ジ版水物6.544g(0.03モル)をNーメチルピロリドン300mを中で反応させ、ポリアミック酸溶液を得た。

ついで、初られた反応被をガラス板上に塗布し、80℃のオーブン中で2時間風乾し、ボリマー濃度98%に破縮した後、ガラス板から取りはずし、鉄棒に固定した後、200℃で!時間、300℃で1時間加熱硬化させ、ポリイミドフィルムを得た。しかし、得られたフィルム症非常に帰国であり、各種特性の測定が不可能であった。

温でで時間兵空党場してボリマー接近り5%に位部した後、ガラス変から取りまずし、狭存に固定した後、ビリジン120mを、無水酢酸50mを、12mm以上投資した。これを160でで2時間真空吃燥し、ポリイミドフィルムを得た。このフィルムは、1780cbでが近にイミド茲による赤外吸収があらわれ、イミド化が確認された。このフィルムムのガラス転移は度は460で以上(DSC状)であり、各種特性は表1に示すとおりである。(資施例2)

実施出1 に雄じてローフェニレンジアミン3.24 48 (0.03 モル) とピロメリット酸ジ無水物6.5 4 48 (0.03 モル) をN-メチルピロリドン360 m 2 中で反応させ、ポリアミック機踏確を得た。

ついで、得られた反応液をガラス版上に流布し、80℃のオープン中で2時間風乾し、ボリマー改選96%に連締した後、ガラス板から取りはずし、数枠に確定した放、実施例1に悪じ化学

202 1

	e (GPa)	ن (MPa)	elengation (%)	CT€ - (PP*/℃)
尖施例:	8.5	1630	7.1	3.9
实施例 3	6.2	1200	5.G	4.0

(発明の効果)

以上説明したように、この発明によれば、p-フェニレンジアミンとピロメリット放び無水物を 理福舎してなるポリアミック競を、化学原化剤を 用いてイミド化するので、高峰性、信熱肥健率で 耐熱性のあるフィルム、塗繭となる芳香販ポリィ ミドを得ることができる。

代理人 大 岩 堉 超

转頭平1-282219 (4)

季 統 乜 正 券(白発)

10

物許庁長官殿

1. 専作の表示

持腳形 63-111315号

2. 発明の名称

労政政ポリイミドの製造法

3. 細正をする者

事件との関係 住 所

特許必願人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

称 名 (601) 三菱電磁格式会拉

代表者 恋 咬 守

4.代 瑾 Ķ

> 氐 名

Œ 36 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱军僚协武会社内

(連結発63(213)3(2)特許多)



ず、成膜性が思く、得られる肌は臨弱で炭用的で なかった。ま

(2)同書第5頁第7行の「アミド化」をサイミ さ化』と訂正する。

> Ц Ł

5. 御正の対象

明制計の発明の評価な護明の機。

6. 粉正の内容

(1) 用細盘第2頁第14行~第3頁第11行の 「そこせ、これまでに……実用的でなかった。」 を次のように訂正する。

『 (危明が解決しようとする課題)

モニセ、これまでに知られている高分子材料に ついてみると、耐熱性の優れたものとしては、労 野巌ポリイミドを挙げることができる。このポリ イミドは、可修姓の前庭体を持つため熔液キャス ティング可能なコーティング材料もしくは吸材と してよく思いられている。

しかし、機械物性が一般に通常の高分子材料と 同程度であり、熱影磁器も大きく、熱特性的にも 特に優れたものではなかった。

また、一方、P-フェニレンジアミンとピロメ リット散づ無水物を重縮合し、加熱硬化させて得 られるポリイミドを挙げることができるが、これ 献分子構造上高剛性が期待できるにもかかわら